

Supermicro MBD-X12SPW-TF-O motherboard



Artikel	122353
Herstellernummer	MBD-X12SPW-TF-O
EAN	0672042399031
Supermicro	

Zusammenfassung

Supermicro MBD-X12SPW-TF-O, Intel, LGA 3647 (Socket P), Intel® Xeon®, DDR4-SDRAM, 2 TB, DIMM

Supermicro MBD-X12SPW-TF-O. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 3647 (Socket P), Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 2 TB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® X550

Merkmale

Grafik		Speicher-Controller	
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, SATA
		RAID-Unterstützung	Ja
		RAID Level	0, 1, 5, 10
Logistikdaten		Betriebsbedingungen	
Warentarifnummer (HS)	84733020	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 50 °C
		Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Erweiterungssteckplätze		Interne E/A-Anschlüsse	
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1	Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1		

Gewicht und Abmessungen

Breite	203 mm
Tiefe	330 mm

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse	2
SATA III Anschlüsse	10
TPM-Anschluss	Ja

BIOS

BIOS-Typ	UEFI AMI
ACPI-Version	6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	3.0

Merkmale

Motherboard Chipsatz	Intel® C621
PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Komponente für Motherboard Chipsatz Familie	Server Intel

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller	Intel® X550

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl COM-Anschlüsse	2

Prozessor

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorsockel	LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren	Intel® Xeon®

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze	8
Arbeitsspeicher Typ	DIMM
Speicherspannung	1.2 V
ECC-Kompatibilität	ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3200 MHz
RAM-Speicher maximal	2 TB

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.